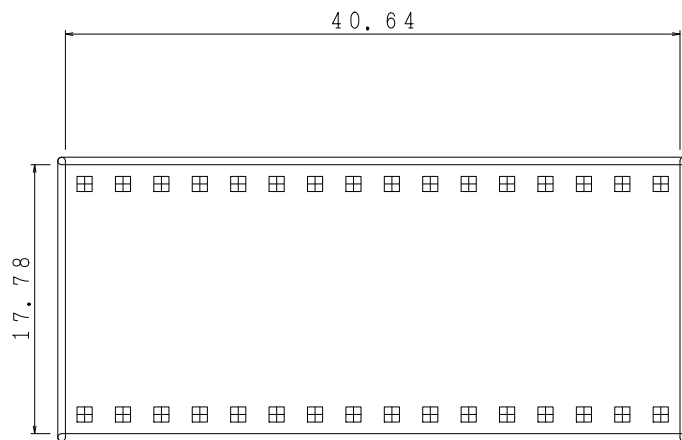
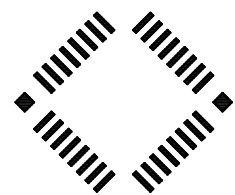


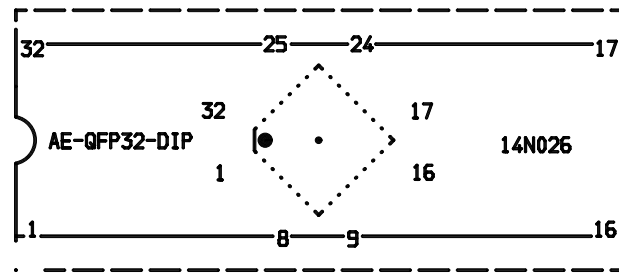
参考資料



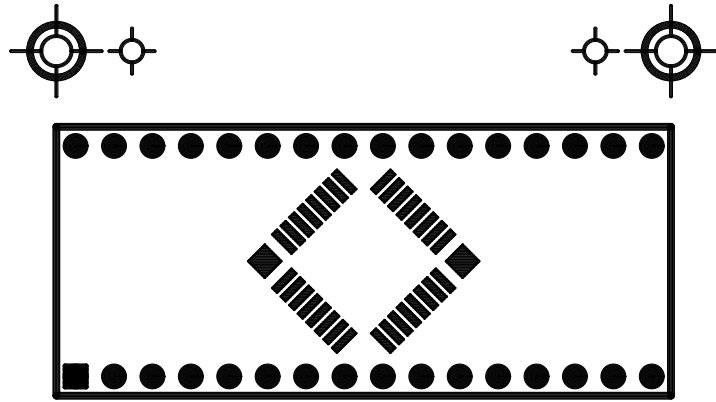
AE-QFP32-DIP穴明加工図			
部品面透視図			
基板層数 2層板			
T. No	記号	穴径	穴数
T 1	田	$\phi 0.7$ <small>一般穴</small> T.H	32
基板材質	CEM-3		
板厚	1.2mm/m		
銅箔厚	18 μ		
銅箔仕上げ	金フラッシュ		
シルク	片面 シルク色=白		
レジスト	両面 レジスト色=緑		
試作数	枚		
指示ナキ寸法公差ハ±0.1トスル			
穴径寸法公差ハ±0.1トスル			



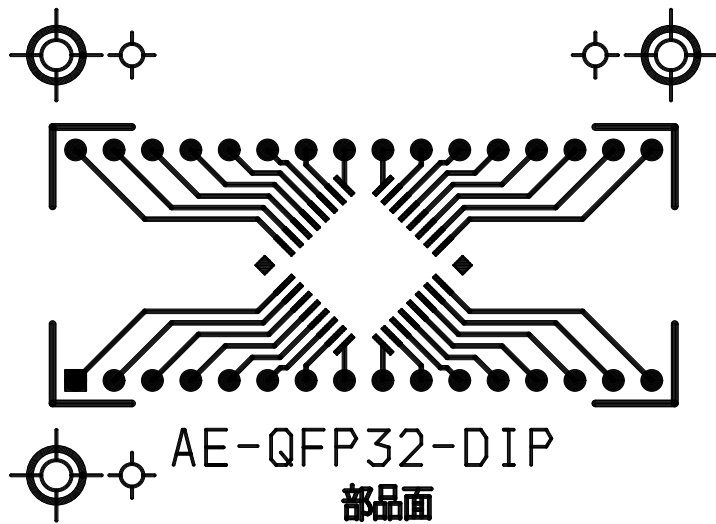
AE-QFP32-DIP
部品面メタルマスク



AE-QFP32-DIP
部品面シルク

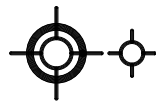
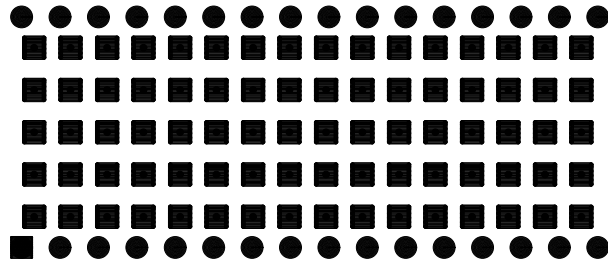
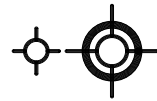
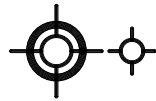


AE-QFP32-DIP
部品面レジスト



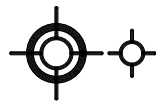
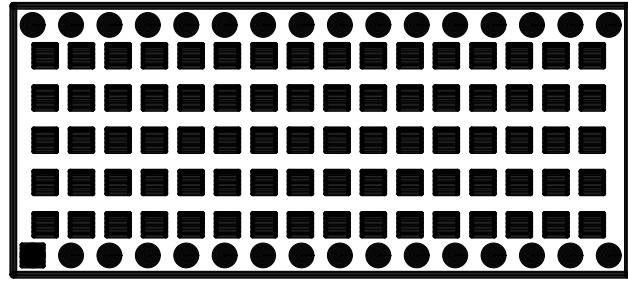
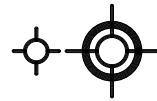
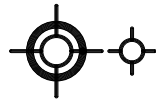
AE-QFP32-DIP

部品面



AE-QFP35-DIP

面田半



AE-QEP35-DIP
半田面飞入